

## ForTii® LDS85B

## PPA-GF30

30%ガラス強化, PA4T, レーザー照射立体回路形成(LDS)

Print Date: 2025年08月21日

ForTii® LDS85Bは、高い耐衝撃性と延性を備えた機械的機能の統合を可能にします。LDS85Bは非常に優れためっき性能を備えています。

諸特性	代表値	単位	試験方法
成形特性	乾燥/調湿		
成形収縮率(流れ方向)	0.33 / *	%	ISO 294-4
成形収縮率(垂直方向)	1.3 / *	%	ISO 294-4
機械特性	乾燥/調湿		
引張弾性率	10000 / 10000	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率(120°C)	5600 / -	MPa	ISO 527-1/-2
引張弾性率(160°C)	3000	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断強度	125 / 105	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断強度(120°C)	64 / -	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断強度(160°C)	45	MPa	ISO 527-1/-2
引張破断ひずみ	2.1 / 2.1	%	ISO 527-1/-2
引張破断ひずみ(120°C)	4 / -	%	ISO 527-1/-2
引張破断ひずみ(160°C)	6	%	ISO 527-1/-2
曲げ弾性率	9400 / 9600	MPa	ISO 178
曲げ強度	185 / 165	MPa	ISO 178
曲げ弾性率(120°C)	5400	MPa	ISO 178
曲げ弾性率(160°C)	3100	MPa	ISO 178
シャルピー衝撃強さ(23°C)	35 / 35	kJ/m²	ISO 179/1eU
シャルピー衝撃強さノッチ付き(23°C)	4 / 3.6	kJ/m²	ISO 179/1eA
熱的特性	乾燥/調湿		
融点(10°C/min)	325 / *	°C	ISO 11357-1/-3

売主は、売主による納品日において製品が合意された仕様に準拠していることを独占的に表明し、保証します。売主は、明示的か默示的かを問わず、その他の表明または保証を行いません。  
販売者は、顧客の製品の設計について責任を負わず、販売者の製品が安全であり、適用法および規制に準拠し、技術的または他の目的で使用目的に適合しているかどうかを判断するのは顧客の責任です。  
販売者は、特定の用途に対する自社製品の適合性を推奨または主張するものではなく、明示的か默示的かを問わず、その点に関するあらゆる表明または保証を否認します。  
代表的な値は単なる指標であり、拘束力のある仕様として解釈されるべきではありません。製品内の着色剤やその他の添加剤により、標準値に大きな変動が生じる可能性があります。  
著作権 © Envalior 2025.全著作権所有。Envalior の事前の書面による許可がない限り、情報のいかなる部分も、コピー、記録、その他の電子的または機械的方法を含む、いかなる形式または手段によっても複製、配布、または送信することはできません。

## ForTii® LDS85B

Print Date: 2025年08月21日

諸特性	代表値	単位	試験方法
荷重たわみ温度 (1.8MPa)	285 / *	°C	ISO 75-1/-2
線膨張係数 (流れ方向)	0.18 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
線膨張係数 (垂直方向)	0.6 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
厚さhでの燃焼性	HB / *	class	IEC 60695-11-10
追加試験片の厚さ(h)	HB / *	mm	IEC 60695-11-10
UL認定	3 / *	—	-
電気特性			
誘電率 (1GHz)	3.78 / 3.85	—	IEC 61189-2-721
その他特性			
吸湿率 (23°C/50% RH)	1.4 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1510 / -	kg/m³	ISO 1183